



Die HE System Electronic GmbH ist ein leistungsstarkes mittelständisches Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung und innovativen, kundenorientierten Lösungen für die SMT-Technik, Hybridtechnik und Leistungselektronik. Im Bereich der Mikrosystemtechnik und Entwärmung von Halbleitern sind wir seit Jahren führend. Unsere internationalen Kunden stammen v.a. aus den Branchen der Industrie, der Medizintechnik und der Automobilindustrie. Damit sind wir seit Jahren eine feste Größe als Dienstleister für Elektronikfertigung und elektronische Systeme. Derzeit beschäftigen wir ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zwei Standorten.

Wir möchten auch in Zukunft diese Innovationskraft entfalten und nachhaltig profitabel wachsen. Um diese anspruchsvolle Entwicklung zu begleiten, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Fertigungsmitarbeiter Elektronikfertigung (m/w/d)

Wofür wir Sie suchen:

- Bedienen von
 - Die-Bondern (Platzieren von Halbleiterchips auf Substrate)
 - Goldbondern
 - Alu Dick- und Dünndrahtbondern
- Abdecken von Dice und Bondverbindungen mit Automaten und von Hand
- Durchführen von serienbegleitenden Tests (z.B. Schertests)
- Buchen von Arbeitsgängen und Stückzahlen im ERP System

Was Sie mitbringen:

- Erste Berufserfahrung im Bereich Bonden wünschenswert
- Erfahrung im Umgang mit Anlagen in der Elektronikfertigung
- Schichtbereitschaft im 2-Schicht-Modell
- Zuverlässige, selbständige und sorgfältige Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen:

- Eigenverantwortliches Arbeiten
- Intensive Einarbeitung
- Flexible Arbeitsbedingungen
- Betriebliche Gesundheitsförderung
- Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Kostenlose moderne Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin bitte als pdf-Datei an karriere@he-system.com.

Wir freuen uns auf Sie!